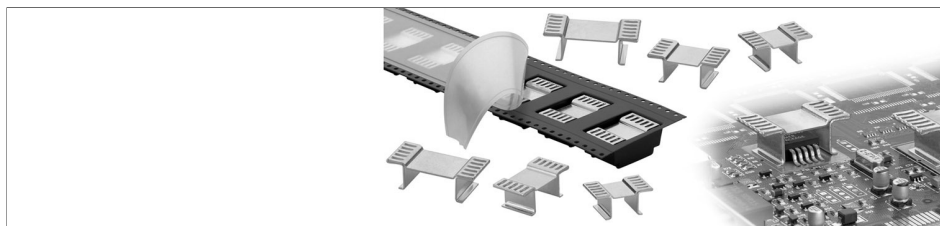


**Kupferkühlkörper für D PAK und andere**


- Kupferkühlkörper mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit
- direkte Leiterplattenmontage durch lötbare Oberfläche
- besonders geeignet für SMD Bauteile der Typen D PAK (TO 252), D<sup>2</sup> PAK (TO 263), D<sup>3</sup> PAK (TO 268), SOT 669 LF PAK, SO IC-8 FL MP, Power SO-8, Power SO-10, Power SO-20, Power SO-36, SO-14, SO-16, SOT 223 etc.
- lieferbare Standardverpackung: lose oder gegurtet
- spezielle Verpackung wie Magazin, Tablett etc. auf Anfrage
- Sonderausführungen nach kundenspezifischen Vorgaben
- **Gurtbreite:** 44 mm, **Spulendurchmesser:** 330 mm, **Stückzahl:** FK 244 08 = 325, FK 244 13 = 200

| Art. Nr.                                                                  |  |  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>FK 244 08 D PAK ...</b><br>Gewicht: 2 g                                |  |  | <br><b>31,5 K/W</b> |
| <b>FK 244 13 D PAK ...</b><br>Gewicht: 3,3 g                              |  |  | <br><b>25 K/W</b>   |
| <b>FK 244 08 D2 PAK ...</b><br>Gewicht: 2,2 g                             |  |  | <br><b>29,3 K/W</b> |
| <b>FK 244 13 D2 PAK ...</b><br>Gewicht: 3,6 g                             |  |  | <br><b>22,8 K/W</b> |
| <b>FK 244 08 D3 PAK ...</b><br>Gewicht: 2,5 g                             |  |  | <br><b>26 K/W</b>   |
| <b>FK 244 13 D3 PAK ...</b><br>Gewicht: 3,9 g                             |  |  | <br><b>19,5 K/W</b> |
| <b>bitte angeben:</b> ... Verpackungsform (optional)<br>TR=Gurt und Spule |  |  |                     |

**Material:** Kupfer (Cu)  
**Materialstärke:** 0,6 mm  
**Oberfläche:** lötfähige Oberfläche